

Title (en)
AQUEOUS ELECTRO-DIPCOAT BATHS CONTAINING CATHODICALLY DEPOSITABLE SYNTHETIC RESINS AND PROCESS FOR COATING ELECTRICALLY CONDUCTIVE SUBSTRATES.

Title (de)
KATHODISCH ABSCHIEDBARE KUNSTHARZE ENTHALTENDE WÄSSRIGE ELEKTROTAUHLACKBÄDER UND VERFAHREN ZUR BESCHICHTUNG ELEKTRISCH LEITFÄHIGER SUBSTRATE.

Title (fr)
BAINS AQUEUX DE TREMPAGE ELECTROPHORETIQUE RENFERMANT DES RESINES SYNTHETIQUES PRECIPITABLES CATHODIQUEMENT ET PROCEDE POUR L'ENDUCTION DE SUBSTRATS ELECTRIQUEMENT CONDUCTEURS.

Publication
EP 0368882 A1 19900523 (DE)

Application
EP 88905816 A 19880708

Priority
• DE 3738827 A 19871116
• EP 87110956 A 19870729

Abstract (en)
[origin: EP0301293A1] Aqueous electro-dipcoat baths containing cathodically depositable synthetic resins are characterized in that they contain a homo- or copolymer of an alkyl vinyl ether having the general formula $CH_2=CH-O-R$ where R stands for an alkyl residue with 2 to 4 C atoms.

Abstract (fr)
Des bains aqueux de trempage électrophorétique renfermant des résines synthétiques précipitables cathodiquement sont caractérisés en ce qu'ils contiennent un homo- ou copolymère d'un alkylvinyle éther de formule générale $CH_2=CH-O-R$ où R est un résidu alkyle avec 2 à 4 atomes de C.

IPC 1-7
C09D 5/44

IPC 8 full level
C09D 5/44 (2006.01); **C09D 7/12** (2006.01)

IPC 8 main group level
C09D (2006.01); **C25D** (2006.01)

CPC (source: EP KR US)
C09D 5/44 (2013.01 - KR); **C09D 5/4457** (2013.01 - EP US); **C09D 5/4492** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)
See references of WO 8901017A1

Cited by
EP2194137A2

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)
EP 0301293 A1 19890201; EP 0301293 B1 19911127; EP 0301293 B2 19950830; AR 245480 A1 19940131; AT E69829 T1 19911215; AU 1995388 A 19890301; AU 611925 B2 19910627; BR 8807631 A 19900626; CA 1339669 C 19980210; DE 3866456 D1 19920109; EP 0368882 A1 19900523; ES 2038247 T3 19930716; ES 2038247 T5 20091106; JP H02502291 A 19900726; JP H083062 B2 19960117; KR 890701702 A 19891221; KR 960008479 B1 19960626; US 5427661 A 19950627; US 5501779 A 19960326; WO 8901017 A1 19890209; ZA 885293 B 19890426

DOCDB simple family (application)
EP 88110936 A 19880708; AR 31153388 A 19880728; AT 88110936 T 19880708; AU 1995388 A 19880708; BR 8807631 A 19880708; CA 573254 A 19880728; DE 3866456 T 19880708; EP 8800610 W 19880708; EP 88905816 A 19880708; ES 88110936 T 19880708; JP 50586188 A 19880708; KR 890700563 A 19890330; US 16896993 A 19931216; US 41019395 A 19950324; ZA 885293 A 19880721